科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 6月 9日現在

4.260.000円

機関番号: 8 2 1 1 0
研究種目: 基盤研究(B)
研究期間: 2011 ~ 2013
課題番号: 2 3 3 6 0 0 6 1
研究課題名(和文)残留応力緩和に及ぼす結晶学的微視構造の影響
研究課題名(英文)Effects of crystal microstructure on residual stress relaxation
研究代表者
秋田 貢一(AKITA, Koichi)
独立行政法人日本原子力研究開発機構・原子力科学研究部門 量子ピーム応用研究センター・研究主幹
研究者番号:10231820

研究成果の概要(和文): ショットピーニング(SP)に代表されるピーニング技術は、金属材料表層に圧縮残留応力を 導入でき、疲労破壊や応力腐食割れの防止に有効なため、プラント構造物などに適用されている。しかし、そうして導 入した圧縮残留応力はプラント稼働中に機器の各部に作用する熱的・機械的負荷により緩和する可能性がある。 そこで本研究では、機械的負荷および熱サイクル負荷における圧縮残留応力の緩和挙動をその場中性子回折技術を用 いて評価した。また、SPおよびレーザーピーニングによって材料に導入される微視組織構造を、X線回折プロファイル 解析によって評価し、その微視組織構造と残留応力緩和性の関係を考察した。

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 14,200,000円、(間接経費)

研究成果の概要(英文): Peening techniques, such as shot-peening and laser-peening, introduce compressive residual stresses in the surface layer of metallic materials. The compressive residual stress is effective for preventing stress corrosion cracking and fatigue fracture, therefore the peening techniques have been applied to power plant structures. However, the compressive residual stress might decrease due to thermal and/or mechanical loading in service, and it reduces the benefit. In this study, the relaxation behavior of the compressive residual stress due to mechanical and thermal cy

In this study, the relaxation behavior of the compressive residual stress due to mechanical and thermal cy clic loading were investigated by in-situ neutron diffraction techniques. Also, the microstructures introd uced by shot-peening and laser-peening were observed by an X-ray diffraction line profile analysis, and th e relationships between the microstructures and the relaxation behavior of the compressive residual stress were discussed.

研究分野:工学

科研費の分科・細目:機械工学、機械材料・材料力学

キーワード: 残留応力緩和 ショットピーニング レーザーピーニング 中性子回折 X線回折プロファイル解析

1. 研究開始当初の背景

レーザーや超音波、また、キャビテーショ ンを利用した各種ピーニング技術による圧縮 残留応力の導入は、プラント構造物の特に溶 接部における応力腐食割れ対策として有効で ある。ただし、こうして導入した圧縮残留応 力は、プラント稼働中に各部に作用する熱 的・機械的負荷によって徐々に低下する可能 性があるため、圧縮残留応力の持続性評価は 重要である。また、ピーニングの方法によっ て異なる結晶学的微視組織構造が導入され、 それに起因して残留応力の持続性に差がある ものと考えられるが、そういった観点での報 告はみあたらない。

2. 研究の目的

本研究では、ピーニングによって導入され る圧縮残留応力の熱的・機械的負荷による緩 和挙動を明らかにするとともに、ピーニング によって変化する微視組織構造が残留応力の 緩和性におよぼす影響を検討する。これによ り、残留応力緩和が生じ難い微視構造や、そ れを発生させるための方法・条件の検討が可 能となり、したがって、さらなる耐応力腐食 割れ性の向上や強度評価精度の向上、そして それに伴い、プラントの長寿命化や検査期間 の低減が可能で、莫大な経済的効果が期待で きる。

3.研究の方法

本研究を進めるために必要な基盤技術とし て、ピーニングによる材料の塑性変形の程度 を評価する技術、また、熱的・機械的負荷中 に残留応力や結晶構造を高精度にその場観察 する技術を構築する。具体的には、まず、塑 性ひずみと、X線回折プロファイルから得ら れる転位密度との関係を検討した。また、中 性子回折によるひずみ測定精度におよぼす中 性子の吸収の影響を検討した。次いで、中性 子回折を用いて、引張負荷および熱サイクル 負荷中の残留応力その場測定技術を構築した。

SP と LP とでほぼ同様の残留応力分布を発 生させた試験片における微視組織構造を X 線 回折プロファイル解析や、各種顕微鏡観察に より評価し、残留応力緩和性との関係を検討 した。また、中性子回折により、ピーニング を施した材料の機械的負荷および熱サイクル 負荷における残留応力緩和過程をその場測定 し、その緩和機構を検討した。

4. 研究成果

(1)塑性ひずみと転位密度との関係[学会 発表⑧]

図1はS45Cの600℃1時間の応力除去焼き なまし材における引張負荷と転位密度との関 係である。なお、転位密度はX線プロファイ ル解析法によって求めている。塑性変形が生 じる負荷応力400 MPa以上で転位密度が単調 増加することが分かる。この実験における塑 性ひずみ ϵ_p と転位密度 ρ との関係を図2に示 す。両者の間には一義的関係が存在し、 $\rho = \rho_0 + C \epsilon_p^{\alpha}$ の形で表せる。ここで、C, α は材 料定数である。したがって、この関係を用い ることで、塑性ひずみを X 線的手法によって 推定できる可能性が示された。



図1 引張負荷応力と転位密度の関係(S45C).



図2 塑性ひずみと転位密度の関係(S45C).

(2) 中性子ひずみ測定の精度向上 [学会発 表 ⑨, ⑩、雑誌論文 ④]

本研究では、機器の実働下(熱的あるいは 機械的負荷を受けている状態)におけるその 場中性子回折測定を実施する。ここでは、中 性子回折測定における見かけひずみの問題を 検討した。回折法による試料法線方向のひず み測定では、図3に示すように反射光学系と なり、この場合、材料による中性子の吸収に より、表面側に重みの付いた平均的回折情報 がなり、これが回折角に影響する。ひずみは 回折角とBragg 則から求められるため、結果 として回折角のずれが見かけひずみを発生さ せる。



図3 回折法における見かけひずみの問題.

ここでは詳細は省略するが、中性子の吸収に 伴う回折角度の補正および回折重心位置変化 による測定位置の補正を施すことで、ひずみ 測定精度が向上する可能性を示した(図4)。



図4 溶接材の法線方向歪における実測値、 補正値および FEM 解析結果との比較(低合金 鋼-ステンレス鋼の異材溶接継手).

(3)機械的引張負荷におけるピーニング残 留応力の挙動 [雑誌論文⑤,⑥,⑦、学会発表 ⑥]

実機の稼働時に機械的負荷が作用する部材 を想定し、LPによって表層に圧縮残留応力を 導入した試料に引張負荷を与え、圧縮残留応 力緩和過程を検討した。残留応力測定には X 線回折(図5)と中性子回折(図6)を用いて、 表面から内部にかけての残留応力挙動を引張 負荷過程においてその場測定し、また、有限 要素法(FEM)による数値解析も実施した。



図5 X線回折による負荷中残留応力測定の レイアウト.



図 6 中性子回折による負荷中の内部残留応 力測定のレイアウト.

図7は、両面にLPを施した板厚5mmの溶 接用鋼材(SM41)の全板厚内残留応力をX 線回折及び中性子回折によって非破壊測定 した結果である。試験片内部には表層の圧 縮残留応力とつりあう形で引張残留応力が 発生している。図中の実線はこの残留応力 分布をFEMで模擬した結果である。この 試験片に引張負荷したときの表面および内 部の残留応力挙動を、それぞれ図8および 図9に示す。



図 7 試験片全板厚における初期残留応力分 布(両表層に LP による圧縮残留応力が発生).



図 8 引張負荷における表面の残留応力と X 線回折線半価幅の挙動(X線回折法, SM41).



図 9 引張負荷における試験片残板厚におけ る残留応力挙動(中性子回折法)(SM41).

ここでは詳細は省略するが、図8および図9 における実測結果は、FEMによる数値解析結 果と非常によく一致した。これらの結果から、 LP施工材に作用する引張負荷を増加していく と、LPによって形成された表面圧縮残留応力 に釣り合う形で存在する内部の引張残留応力 領域がまず塑性変形する。そして、表面に先 駆けて内部から先に塑性変形、すなわち残留 応力緩和が始まり、そのとき残留応力再配分 が生じて表面残留応力が緩和し始めることが 実証された。したがって、内部も含めた部材 全体の残留応力が緩和し始める時点の負 荷応力(残留応力が緩和し始める時点の負 荷応力)を推測できることが明らかとなった。

(4) 熱サイクル過程におけるピーニング残 留応力の挙動[学会発表①,②,③,④,⑦] ニッケル基合金(NCF600) – ステンレス鋼 (SUS316L)異材溶接継手の昇温・降温過程にお ける内部引張残留応力の挙動を中性子回折に より実測した。供試材は母材がSUS316Lと NCF600、溶接金属がAlloy 82 であり、溶接後、 超音波ショットピーニングによって表層に圧 縮残留応力を導入したものである。熱サイク ル中の残留応力測定は大強度陽子加速器施設 物質・生命科学実験施設J-PARC/MLFのパルス 中性子工学回折装置「TAKUMI(匠)」を用いて 実施した(図10)。



図 10 大強度パルス中性子による工学回折装 置 TAKUMI における装置セットアップ.

その結果、昇温に伴いニッケル基合金内部で は引張残留応力が上昇し(図 11(a))、一方, ステンレス鋼内部では引張残留応力が下降す る(図 11(b))ことを明らかにした。これら の挙動は、溶接引張残留応力に熱サイクル中 に発生する熱応力が重畳した結果生じること が明らかとなった。また、昇温過程でニッケ ル基合金側の残留応力が 0.2%耐力を超えるこ とが分かった。したがって、本試験体のニッ ケル基合金側の第1サイクル目における残留 応力低下原因のひとつは、昇温過程で塑性変 形するためであることが明らとなった。

(5) X 線回折プロファイル解析によるピー ニング施工面の微視組織評価 [雑誌論文①, ②,③、学会発表⑤] SP 施工面と LP 施工面の微視組織を X 線回 折プロファイル解析によって検討した。供試 材には SUS316 を用いた。なお、SP, LP ともに 施工条件(圧力やかバレージなど)によって微 視組織は異なると考えられる。ここでは両ピ ーニング法によって導入される微視組織の比 較のために、両ピーニング法で同じ残留応力 が発生する施工条件を探索した。その結果、 図 12 に示すように、両ピーニング法でほぼ同 様の残留応力を発生させることに成功した。







⁽b) ステンレス鋼側(ビード中心から4mm).

図 11 熱サイクル中の残留応力挙動(試験片 表面から深さ 4 mm) (SUS316).



図 12 本研究における SP 施工材とLP 施工材 の残留応力深さ分布。各施工条件を調整して、 両者で同様の残留応力分布を発生させた (SUS316).



図 13 ピーニングを施工した SUS316 の微視 組織(上段)と X 線回折プロファイル(下段).

このように同様の残留応力分布を持つ SP 施 工材、LP 施工材の微視組織を比較した。図 13 に納入材、SP 施工面および LP 施工面の金属 組織と X線回折プロファイルを示す。両ピー ニング面ともに結晶内にすべり線が観察され、 転位が増加していることが分かる。また、X 線回折プロファイルはピーニングによって拡 幅しているが、LP 施工面よりも SP 施工面の 拡幅が著しい。さらに、LP 施工面ではα'相 の回折線が新たに観察される。すなわち、SP 施工時に加工誘起マルテンサイト変態が生じ たことが分かる。

図 14 は、図 12 に示した X 線回折プロファ イルを、修正 Williamson–Hall/Warren–Averbach 法によって解析して得られた転位密度と結晶 子サイズである。転位密度は両ピーニング法 で明らかに増加しているが、SP のほうがその 増加率が高い。また、結晶子サイズはどちら も低下しているが、LP よりも SP の低下が大 きい。



図 14 納入材、SP 施工面および LP 施工面に おける転位密度と結晶子サイズ(SUS316).

以上のように、SP と LP とで同様の残留応力 分布を発生させた場合でも、微視組織状態は 明らかに異なり、SP のほうが転位密度が高く、 結晶子サイズが小さいことが分かった。また、 SP ではマルテンサイト変態が生じたことも判 明した。これは、ピーニング施工時の変形機 構が SP と LP とで異なることが原因であると 考えられる。また、ここでは結果は省くが、 SP、LP とで残留応力をそろえても、SP のほう が熱時効による残留応力緩和が生じやすいこ

とも分かった(板野祐太、平成24年度東京都 市大学大学院工学研究科修士論文)。これは、 SP のほうが転位密度が高く、すなわち微視的 なひずみエネルギーが高い状態にあるため不 安定であり、したがって、エネルギー的に安 定な状態に移行しやすく、その結果、熱時効 による残留応力緩和が生じやすかったものと 考えられる。熱時効による耐残留応力緩和性 が高い圧縮残留応力を導入するためには、LP のように転位密度の増加を抑えつつ、すなわ ち微視的ひずみエネルギーの増加を抑えるこ とが重要と考えられる。以上から、ピーニン グによって圧縮残留応力を導入する際には、 導入される残留応力の大きさだけではなく、 導入される微視組織構造にも着目すべきであ ることが示された。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計7件)

- ① M. Kumagai, <u>K. Akita</u>, Y. Itano, <u>M. Imafuku</u>, S. Ohya, Workhardening and the microstructural characteristics of shot-and laser-peened austenitic stainless steel, Mater. Sci. & Eng., 査読有り, A608 (2014) 21–24. DOI: 10.1016/j.msea.2014.04.061
- M. Kumagai, <u>K. Akita</u>, Y. Itano, <u>M. Imafuku</u>, S. Ohya, X-ray line profile study on shot/laser peened stainless steel, Material Science Forum, 査読有り, 2014(掲載決 定).
- M. Kumagai, <u>K. Akita</u>, Y. Itano, M. <u>Imafuku</u>, S. Ohya, X-ray diffraction study on microstructures of shot/laser-peened AISI316 stainless steel, J. Nucl. Mater. 査読 有り, 443 (2013) 107–111. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2013.07.010
- ④ <u>鈴木裕士</u>, <u>秋田貢一</u>、中性子回折法による溶接残留応力測定精度に関する考察; 無ひずみ状態の格子定数の影響、材料、 査読有り、61(2012)604-611.
 DOI: 10.2472/jsms.61.604
- ⑤ 宮下大輔、竹田和也、大谷眞一、佐野雄二、斎藤利之、<u>秋田貢一</u>、アルミニウム合金におけるレーザーピーニング残留応力の機械的負荷による緩和挙動、材料、査読有り、60(2011)617-623.
 DOI: 10.2472/jsms.60.617
- (6) Y. Sano, <u>K. Akita</u>, K. Takeda, R. Sumiya, T. Tazawa, T. Saito and C. Narazaki, Stability of Residual Stress Induced by Laser Peening Under Cyclic Mechanical Loading, International Journal of Structural Integrity, 査読有り, 2(2011)42-50. DOI:10.1108/17579861111108608
- ⑦ Koichi AKITA, Kengo HAYASHI, Kazuya TAKEDA, Yuji SANO, <u>Hiroshi SUZUKI</u>, Atsushi MORIAI and Shin-ichi OHYA, Relaxation Behavior of Laser-Peening Residual Stress under Tensile Loading

Investigated by X-ray and Neutron Diffraction, Mechanical Engineering journal, 査読有り(投稿中).

〔学会発表〕(計9件)

- <u>秋田貢一</u>、西川聡、柴原正和、生島一樹、 <u>鈴木裕士</u>、盛合敦、Harjo/Stefanus、相澤 一也、異材溶接継手における熱サイクル 中その場中性子応力測定、中性子科学会 第13回年会、2013年12月、柏市.
- <u>秋田貢一、西川聡、鈴木裕士</u>、盛合敦、 Harjo Stefanus、異材溶接継手の高温下中 性子残留応力測定、材料力学カンファレ ンスM&M2013、2013年10月、岐阜市.
- ③ Koichi Akita, Hiroshi Suzuki, Satoru Nishikawa, Atsushi Moriai, Stefanus Harjo and Vladimir Luzin, Thermal Relaxation Behavior of Residual Stress in Peened Dissimilar Weld Joints Investigated by Neutron Diffraction, 7th International Conference on Mechanical Stress Evaluation by Neutron and Synchrotron Radiation, 2013 年9月、シドニー (オーストラリア).
- ④ 秋田貢一,鈴木裕士,盛合敦, Harjo Stefanus、西川聡、異材溶接継手の熱サイ クル過程における中性子残留応力測定、 第47回X線材料強度に関するシンポジウ ム、2013年7月、東京.
- ⑤ 熊谷正芳、<u>秋田貢一</u>、<u>今福宗行</u>、大谷眞 一、ピーニング処理したオーステナイト 系ステンレス鋼における微視組織のX線 回折を用いた評価、日本材料学会第62 期学術講演会、2013年5月、東京.
- ⑥ <u>K. Akita</u>, K. Takeda and Y. Sano, Relaxation of Peening Residual Stress during Mechanical Loading, The 9th International Conference on Residual Stresses, 2012年10月、ガルミッシュ・パル テンキルヘン(ドイツ).
- ⑦ 秋田貢一、鈴木裕士、西川聡、大北茂、 USP処理した異材溶接継手の熱負荷前後 における残留応力マッピング、日本材料 学会第61期学術講演会、2012年5月、岡 山市。
- ⑧ 熊谷正芳、<u>今福宗行</u>、<u>秋田貢一</u>、大谷眞 一引張負荷を加えた鋼材のX線回折法に よる転位密度測定、第55回日本学術会議 材料工学連合講演会、2011年10月、京都 市.
- ⑨ <u>H. Suzuki</u>, J. Katsuyama, <u>K. Akita</u>, Effect of neutron absorption on strain measurement of thick butt weld, The 6th International Conference on Mechanical Stress Evaluation by Neutrons and Synchrotron Radiation, 2011年9月、ハンブルグ(ドイツ).
- ⑩ 鈴木裕士、勝山仁哉、秋田貢一、中性子 回折法によるひずみ分布測定に及ぼす吸 収の影響とその補正、第45回X線材料強

度に関するシンポジウム、2011年7月、東 京. [図書](計0件) [産業財産権] 〇出願状況(計0件) 〇取得状況(計0件) [その他] 無し 6.研究組織 (1)研究代表者 秋田 貢一 (AKITA, Koichi) 独立行政法人日本原子力研究開発機構・原子 力科学研究部門 量子ビーム応用研究センタ ー・研究主幹 研究者番号:10231820

(2)研究分担者 鈴木 裕士 (SUZUKI Hiroshi) 独立行政法人日本原子力研究開発機構・原子 力科学研究部門 量子ビーム応用研究センタ ー・研究副主幹 研究者番号: 10373242

今福 宗行 (IMAFUKU Muneyuki)東京都市大学・工学部・教授研究者番号: 001803012

黒田 雅利(KURODA Masatoshi)
 熊本大学・自然科学研究科・准教授
 研究者番号:00432998

(3)連携研究者 無し